

2020年1月

各位

三菱製紙株式会社

「第34回 ネプコンジャパン エレクトロニクス開発・実装展」出展のお知らせ

三菱製紙株式会社は、2020年1月15日(水)～1月17日(金)、東京ビッグサイトにて開催される「第34回 ネプコンジャパン エレクトロニクス開発・実装展」に出展いたします。

本展示会では、電子材料市場向けに開発した各種機能性ドライフィルムレジスト、レジスト処理プロセス関連製品の出展を予定しておりますので、是非当社ブースにお立ち寄りください。

今後もお客様のご要望に応じた機能性フィルム製品の試作・開発に取り組んでまいります。

【開催概要】

- 名称 : 第34回 ネプコンジャパン エレクトロニクス開発・実装展
半導体・センサ パッケージング技術展
- 会期 : 2020年1月15日(水)～1月17日(金)
- 時間 : 10:00～18:00 (1/17のみ17:00まで)
- 会場 : 東京ビッグサイト 西ホール
- URL : <http://www.nepconjapan.jp/>

※日本最大級のエレクトロニクス製造・実装技術展です。
無料招待券を上記URLよりダウンロードできます。

【当社出展概要】

- 出展場所 : 西2ホール 小間番号「W9-7」
- 出展内容 : 溶解剥離性ドライフィルムレジスト「MS9000 series」「MSP4000 series」
高耐久性サンドブラスト用ドライフィルムレジスト「MS7000 series」「MSAD series」
高耐薬品性ドライフィルムレジスト「KN30 series」「MS5000 series」
ポジ型ドライフィルムレジスト、ポジ型レジスト付きフレキシブル基板材料「PS-FCCL」
ソルダーレジスト薄膜化処理システム
樹脂エッチング液
高熱伝導性粘着フィルム
銀ナノ転写用メディア
Electroninks社のPCBプロトタイプングシステム:circuitjet(参考出品)

【本件に関するお問い合わせ先】

イメージング事業部 グラフィック&デベロップメント営業部

E-mail:

(銀ナノ転写用メディア、circuitjet以外) : denzai@mpm.co.jp

(銀ナノ転写用メディア、circuitjet) : agnano@mpm.co.jp

TEL: 03-5600-1476 FAX: 03-5600-1414

以上